アプリケーション・ノート:AN021

低コストの共鳴ワイヤレス・パワー用 eGaN® FET

低コストの共鳴ワイヤレス・ パワー用eGaN[®] FET



Yuanzhe Zhanq博士、アプリケーション・エンジニアリング部門ディレクタ、Michael de Rooij博士、アプリケーション・エンジニアリング部門バイス・プレジデント

共鳴ワイヤレス・パワー・システムは、高い周波数 (6.78 MHzまたは13.56 MHz) に同 調された疎結合の高共鳴コイルを使います。AirFuelアライアンスは、共鳴ワイヤレ ス・パワーのアプリケーション向けの規格を開発しています。給電機器から受電機器 までの距離、給電機器上の受電機器の方向、1個の給電機器上の複数の受電機器、 より大きい給電能力、利用の単純性、不完全な配置など、使い勝手の問題に対処して います。

EPCのeGaN[®] FETは、所定のオン抵抗R_{DS(on)}において、同等のMOSFETよりも実装 面積が小さく、逆回復電荷Q_{RR}がゼロで、大幅に小さい容量とインダクタンスを備え ています。これによって、6.78 MHzの高共鳴ワイヤレス・パワー伝送などのより高いス イッチング周波数が要求される多くのアプリケーションが実現可能になります。

このアプリケーション・ノートでは、6.78 MHzで疎 結合の高共鳴ワイヤレス・パワーのアプリケーシ ョンにEPC2037を使った差動E級アンプを紹介し ます。EPC2037のチップ写真を図1、その仕様を表 1に示します。ゲート電荷と寄生成分を非常に小 さく抑え込んでいます。この結果、専用のゲート・ ドライバ・チップは必要なく、論理回路で直接駆 動することができます。

E級アンプ設計の基礎

シングルエンドのE級アンプの回路図が図2で す。接地基準のトランジスタ (Q_1) 、RFチョーク (L_{RFck}) 、追加したコイル (L_e) 、シャント・コン デンサ (C_{sh}) で構成されています。アンプの負荷 (Z_{Load}) は、給電コイルを表し、誘導性であると 仮定しています。コイルの同調のために、コンデ ンサ (C_s) が直列に接続されています。同調され たコイルの抵抗がR_{Load}です。このアンプは、デュ ーティ比を50%に固定した固定周波数で動作し ます。理想的な動作の下でのトランジスタの電圧 と電流の波形を図3に示します。最適動作点にお けるゼロ電圧スイッチング (ZVS) とゼロ電流スイ ッチング (ZCS) なので、このE級アンプは、高効 率です (通常は90%をかなり上回ります)。



図1 eGaN FETのEPC2037の実装面 面積:0.9×0.9 mm

型番	V _{DS}	R _{DS(on)}	Q _g @5 V 標準値	Q _{GS} 標準値	Q _{GD} 標準値	Q _{oss}	l _D	パッケージ
	(V)	@5 V (mΩ)	(pC)	(pC)	(pC)	(pC)	(A)	(mm)
EPC2037	100	550	115	32	25	600	1.7	BGA 0.9 x 0.9

表1 EPC2037の仕様



図2 シングルエンドE級アンプの回路図



図3 E級アンプのFETの理想的な電圧と電流の波形

アプリケーション・ノート:AN021

しかし、トランジスタに加わる電圧ストレス は、電源電圧よりも高くしています。理想的な 動作のために、図3に示すような電源電圧の 3.56倍の電圧をかけましたが、負荷インピーダ ンスが変化すると7倍もの高い電圧になりま す。したがって、高効率にもかかわらず、ワイヤ レス・パワー・システムで一般的に要求される 広い負荷インピーダンス範囲で動作するE級ア ンプを設計することは難しくなります。

RFチョークを備えたE級アンプの設計方程 式は、よく知られており[1]、以下のようにま とめられます:

> $\omega \cdot L_{RFck} / R_{Load} \rightarrow \infty$ $\omega \cdot C_{sh} \cdot R_{load} = 0.1836$ $P_{Load} \cdot R_{Load} / V_{DD}^2 = 0.5768$ $\omega \cdot L_e / R_{load} = 1.152$

R_{Load}、P_{Load}、および動作周波数が与えられると、 電源電圧 (V_{DD})、追加したコイル (L_e)、シャント・ コンデンサ (C_{sh})の値を計算することができま す。

RFチョークは、アンプのパラメータの偏差が無視 できるような大きさであれば十分です。[2]の分析 に沿って、次のように書くことができます。

 $\omega \cdot L_{RFck} / R_{Load} > 22$

3番目の式から、負荷抵抗が固定されている場 合、出力電力が電源電圧で制限されていること が分かります。

差動E級アンプ

図4に示すように、トランジスタに加わる電圧ス トレスを増加させることなく、より大きい出力電 力を得るために、差動E級構成を考慮する必要 があります。理想的なスイッチ(図3のQ1)は、実 際のeGaN FETによって置き換えられることに注 意してください。この結果、等価シャント容量 は、FETの出力容量 (COSSO) とシャント・コン デンサ (C_{sh}) の合計になります。Q1とQ2は、相 補信号によって駆動されます。設計目的のた めに、この回路は、半回路解析に従って単純 化することができます。まず、負荷(および、 直列同調コンデンサC。)を2つの部分に分割 すると、図5に示すような対称回路が得られま す。次に、回路を半分取ると、図6になります。 したがって、差動E級アンプの設計では、シン グルエンド構成の場合、追加部品(L_e、C_{sh}) は、Z_{Load} / 2、または、同様にR_{Load} / 2、そして Pload / 2で設計されたものと同じです。



図4 差動E級アンプの回路図



図5 差動E級アンプの半回路解析



図6 差動E級アンプを設計するための等価回路

アプリケーション・ノート: AN021

差動E級アンプの修正された設計方程式を以下 に示します。

 $\omega \cdot C_{sh} \cdot R_{Load} = 0.3672$ $P_{Load} \cdot R_{Load} / V_{DD}^2 = 2.3072$ $\omega \cdot L_e / R_{Load} = 0.5762$ $\omega \cdot L_{RFck} / R_{Load} > 11$

 R_{Load} 、 P_{Load} 、および動作周波数が与えられたシン グルエンドE級アンプの場合と同様に、電源電圧 (V_{DD})、追加コイル (L_e)、およびシャント・コン デンサ (C_{sh})の値を計算することができます。こ の式の C_{sh} は、実際のシャント・コンデンサ (C_{sh1} または C_{sh2})とFETの出力容量 (C_{OSSQ})の合計で す。

$$C_{OSSQ} = \frac{1}{V_{DD}} \int_0^{V_{DD}} C_{OSS} (v_{DS}) dv_{DS}$$

したがって、実際のシャント・コンデンサ (C_{sh1}お よびC_{sh2}) の値は次のようになります。

$$C_{sh1} = C_{sh2} = C_{sh} - C_{OSSO}$$

公称負荷と理想的な動作

上述のように、この設計方程式には、以下の議論 において $R_{Load,N}$ として示される仕様上の公称負 荷抵抗が必要です。ただし、アンプから見た R_{Load} の実際の値は、 $R_{Load,N}$ とは異なることがありま す。したがって、アンプは、 R_{Load} のある範囲に対 応しなければなりません。例えば、AirFuelのクラ ス2[3]の標準コイルの1つの場合、要求される負 荷範囲 R_{Load} は、6.5 Ω ~70 Ω です。

 $R_{Load} \neq R_{Load, N}$ の場合、逆方向の導通損失また はスイッチング損失 (C_{OSS})のいずれかによって、 アンプの効率が低下します[4]。したがって、目 標は、 R_{Load} の全範囲での損失が最小になるよう に最適な公称 $R_{Load,N}$ を選択することです。仕様 上の各 $R_{Load,N}$ に対して、 L_e と C_{sh} の値は、設計方 程式に従って計算され、これを表2にまとめまし た。

EPC2037のデバイス・モデルによるLTSpiceシミュ レーションは、最適な $R_{Load,N}$ を決めることに 役立ちます。図4の差動E級アンプは、所望の R_{Load} 範囲に対してシミュレーションされ、FET の損失が記録されます。例として図7に示すよ うに、20 Ω の $R_{Load,N}$ は、大きな R_{Load} 値でFET 損失が急激に増加するため、良い選択ではあ りません。最適な $R_{Load,N}$ は、40 Ω ~50 Ω の間 であり、この結果、FETの損失は、広い範囲に わたって最も低くなります。より小さいステッ プでさらにシミュレーションすると、最適な $R_{Load,N}$ =42 Ω が得られます。

$R_{Load,N}[\Omega]$	L _{e1} , L _{e2} [nH]	C _{sh1} , C _{sh2} [pF]
20	270	417
30	406	272
40	541	201
50	677	159

表2 異なるR_{load N}に対するL_eとC_{sh}の値。



図7 異なる公称R_{Load.N}を備えた差動E級アンプのR_{Load}の範囲に対してシミュレーションしたFETの損失

アンプのテスト

差動E級アンプは、開発基板EPC9051を使って構成されています。構成されたアンプの写真を図8に示します。各部品の値は、 $L_e = 568 \text{ nH}$ (専用の空芯コア)、 $C_{sh} = 200 \text{ pF}$ (米ビシェイ社のVJ0505シリーズ)、 L_{RFck} : 47 μ H(米コイルクラフト社の1812PS)です。このテストでは、空芯コイルを使っていますが、適切な薄型フェライト・コイルを使うこともできます。

AirFuel クラス2 [3] 規格では、負荷の反射リアクタ ンスは、-65j Ω ~ 5j Ω、または、相対範囲で70jΩ という仕様です。スミス・チャート上でのインピ ーダンスの回転によって、この代わりに-30jΩ~ +40jΩでテストすることにしました。離散的なプ ログラマブル負荷 [4] を利用して、最初に無線 電力を送信せずにアンプをテストします。デバ イスの温度が100°C以上に達するか、またはドレ イン電圧が82 V以上に達するかしたときに、テ ストは止めます。ヒートシンクが取り付けられて おらず、強制空冷も実施していないことに注意 してください。要求される全インピーダンス範囲 にわたって測定されたアンプ全体の効率が図9 です。ゲート駆動の測定された電力消費は、わ ずか13 mWです。温度が100°Cを超えているの で、-30jΩの65Ωでの最後のデータ点は実施しま せん。



図8 差動モードE級構成の開発基板EPC9051。

図9 要求されるインピーダンス範囲全体にわた るゲート・ドライバの損失を含むアンプ全体の効 率の測定値。

アプリケーション・ノート:AN021

低コストの共鳴ワイヤレス・パワー用 eGaN® FET

ワイヤレス・パワー伝送テスト

次に、このアンプは、同調されたクラス2のコイ ルに接続され、無線電力を伝送するときにテスト されます。テストのセットアップの写真が図10で す。AirFuel規格では、受電機器の位置が指定され ていないため、2つの異なる受電コイルの向きが 考慮されます。給電コイルと受電コイルとの間の 距離は9 mmです。

受電機器の向きAが最初に考慮されます。受電 機器の基板上の整流器の損失を含めたシステム 全体の効率は、図11に示すように、同調した給 電コイルの異なるリアクタンスでの出力電力範 囲についても測定されます。許容される最大直 流負荷電力は6.5Wです。図11の効率曲線は、ピ ーク効率75%でほとんど変動していません。

図12に示すように、受電機器の向きBのシステム 全体の効率も測定されます。軽い負荷時で、向き Bのピーク効率は、わずかに高くなりますが、大 出力での効率は、向きAに比べて低くなります。 給電コイルの電流とFETのドレイン電圧の波形の 例を図13に示します。

比較:差動E級とZVSのD級

E級アンプ(向きA)のシステム全体の効率 と、選択された負荷リアクタンスでのZVSの D級アンプ(アンプ基板EPC9510を備えた EPC9114)の効率[6]との比較を図14に示し ます。ZVSのD級アンプは、わずかに高いピ ーク効率が得られますが、効率は、より大き く変動します。AirFuelクラス2規格に容易に 適合できますが、ハーフブリッジeGaNのド ライバが必要です。これに対し、差動E級ア ンプは、要求されるインピーダンス範囲96 %が得られます。

結論

このアプリケーション・ノートでは、ワイヤレ ス・パワー・システムに適した差動E級アン プを紹介しました。差動E級アンプの基礎と eGaN FETのEPC2037 [5] を使った設計手順、 およびAirFuelクラス2の互換性のテスト結果を 示しました。

ゲート電荷が小さく、入出力容量が低いeGaN FET[7]は、特性が向上され続けており、さら に6.78 MHzのワイヤレス・パワー伝送のアプリ ケーションのコストを削減できます。



図10 ワイヤレス・パワー伝送用のシステム・テストのセットアップ:クラス2の給電コイルとカテゴリー3 の受電コイルを備えた差動E級アンプ(EPC9051)。受電コイルの2つの可能な向き。



図11 カテゴリー3の受電機器を備えたシステム全体の効率の測定。向きA



図12 受電コイルの可能な2つの向きの間のシステム全体の効率の比較

アプリケーション・ノート: AN021

低コストの共鳴ワイヤレス・パワー用 eGaN® FET







図14 ワイヤレス・パワー・システムにおける差動E級アンプとZVSのD級アンプの効率の比較

参考文献:

[1] F. H. Raab, *"Idealized operation of the class E tuned power amplifier,"* IEEE Trans. Circuits Syst., vol. CAS-24, pp. 725-735, Dec. 1977.

[2] M. Kazimierczuk, "Collector amplitude modulation of the class E tuned power amplifier," IEEE Trans. Circuits Syst., vol. 31, no. 6, pp. 543-549, Jun. 1984.

[3] A4WP PTU Resonator Class 2 Design - Spiral Type 140-90 A4WP standard document RES-14-0008 RES-14-0006 Ver. 1.2 June 26, 2014.

[4] M. A. de Rooij, *Wireless Power Handbook*, Second Edition, El Segundo, October 2015, ISBN 978-0-9966492-1-6.

[5] Efficient Power Conversion, "EPC2037 – Enhancement Mode Power Transistor," EPC2037 datasheet

[6] M. A. de Rooij, "The ZVS Voltage-Mode Class-D amplifier, an eGaN[®] FET-enabled Topology for Highly Resonant Wireless Energy Transfer," IEEE Applied Power Electronics Conference (APEC), March 2015.

[7] A. Lidow, J. Strydom, M. de Rooij, D. Reusch, *GaN Transistors for Efficient Power Conversion*, Second Edition, Chichester, United Kingdom, Wiley, ISBN 978-1-118-84476-2.

eGaN® FETは、Efficient Power Conversion Corporationの登録商標です。